(12)特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関 国際事務局





(43) 国際公開日 2004 年10 月21 日 (21.10.2004)

PCT

(10) 国際公開番号 WO 2004/090181 A1

(51) 国際特許分類⁷: C22C 9/10, 9/02, 9/04

(21) 国際出願番号:

PCT/JP2004/004757

(22) 国際出願日:

2004年4月1日(01.04.2004)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ:

特願2003-107073 2003 年4 月10 日 (10.04.2003) J

(71) 出願人(米国を除く全ての指定国について): 株式会 社キッツ(KITZ CORPORATION)[JP/JP]; 〒2618577 千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目10番1 Chiba (JP).

- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 黒瀬 一人

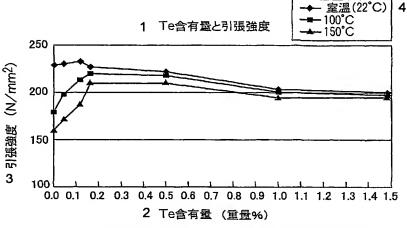
(KUROSE, Kazuhito) [JP/JP]; 〒4088515 山梨県北巨摩郡長坂町長坂上条2040番地株式会社キッツ長坂工場内 Yamanashi (JP). 小笹 友行 (OZASA, Tomoyuki) [JP/JP]; 〒4088515 山梨県北巨摩郡長坂町長坂上条2040番地株式会社キッツ長坂工場内 Yamanashi (JP). 松尾 真樹 (MATSUO, Masaki) [JP/JP]; 〒4088515 山梨県北巨摩郡長坂町長坂上条2040番地株式会社キッツ長坂工場内 Yamanashi (JP). 照井尚徳 (TERUI, Hisanori) [JP/JP]; 〒4088515 山梨県北巨摩郡長坂町長坂上条2040番地株式会社キッツ長坂工場内 Yamanashi (JP). 川西 六郎(KAWANISHI, Rokurou) [JP/JP]; 〒3430041 埼玉県越谷市千間台西3-3パークタウン3-3-8-102 Saitama (JP).

(74) 代理人: 小林 哲男 (KOBAYASHI, Tetsuo); 〒1050004 東京都港区新橋6丁目17番2号 御成門ビル別館7階 Tokyo (JP).

[続葉有]

(54) Title: COPPER BASE ALLOY

(54) 発明の名称: 銅基合金



- 1...Te CONTENT vs. TENSILE STRENGTH
- 2...Te CONTENT (WEIGHT %)
- 3...TENSILE STRENGTH (N/mm²)
- 4...ROOM TEMPERATURE

(57) Abstract: A copper base alloy, characterized in that it comprises an added metal which forms an alloy or an intermetallic compound with Bi, Pb and a substance formed by the binding of Bi and Pb, and exhibits improved mechanical properties, in particular tensile strength, at a high temperature due to the incorporation of the added metal, wherein the added metal is preferably one or more metals selected from the group consisting of Te, P, Zr, Ti, Co, In, Ca, B and mish metal. The formation of an alloy or an intermetallic compound of the added metal with Bi, Pb and a substance formed by the binding of Bi and Pb in the structure of the copper alloy results in the improvement of the tensile strength at a high temperature, which leads to the preparation of a Pb-substantially free copper alloy having mechanical properties being further near to those of CAC406.

- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL,

SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

一 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される 各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語 のガイダンスノート」を参照。

1

明細書

銅基合金

技術分野

本発明は、例えば、バルブ、コック、継手等の水道用配管器材などに 適する銅基合金であって、高温下における機械的性質、とりわけ引張強 度の低下を改善した銅基合金に関する。

背景技術

一般に、青銅鋳物(CAC406)は、鋳造性、耐食性、被削性、耐圧性に優れ、しかも、溶融時の湯流れが良好であるため、ある程度の複雑な形状の鋳造に適しており、一般に、バルブ、コック、継手等の水道用配管器材などにも多く用いられている。

ところが、昨今、青銅中に含まれるPb(鉛)が人体に悪影響を及ぼすとして大きな社会問題となっており、世界的にもPbの水道水中への浸出量が厳しく規制されつつある。

そこで、このような状況に基づいて、新たに有用なPbレス銅合金の 開発が急務となり、そのなかで、Bi系、Bi-Sb系、Bi-Se系 等の各種の材料が開発されている。

例えば、特公平5-63536号公報では、銅合金中の鉛に代えてBiを添加して切削性を上げ、脱亜鉛を防止した鉛レス銅合金が提案されている。

また、特許第2889829号公報では、切削性向上のためのBi添加による鋳造時のポロシティ発生を、Sbの添加により抑制し、機械的強度を上げた無鉛青銅が提案されている。

さらに、米国特許第5614038号明細書では、SeとBiの添加により、特にZn-Se化合物を析出させ、機械的性質及び切削性や鋳造性をCAC406と実質同等とした青銅合金が提案されている。

これらPbレス銅合金は、その量産時において、従来のCAC406の製造と鋳造設備を共用して製造しているところが多く、このような場合、炉及び取鍋等からのPbの混入が考えられる。

また、上記 P b レス銅合金は、市販のインゴットや、コスト及び環境に配慮して、スクラップ等のリサイクル材を用いて製造されるが、これらの材料には不可避不純物としての P b の混入が避けられない。

従って、上記 P b レス銅合金は、鋳造設備を P b レス銅合金専用としても、不可避不純物レベルでの 0.4 重量%以下の P b の含有を許容しているのが現状である。

特公平5-63536号公報、特許第2889829号公報、米国特 許第5614038号明細書のように、Pbの代替元素として、Biを 添加したPbレス青銅鋳物において、上述のような微量のPbを含有し ている場合、鋳物材料が100℃を超えるような高温下に曝されると、 機械的性質、とりわけ引張強度が低下するおそれがある。

これは、Pbの代替成分として、Biを添加したPbレス青銅鋳物にPbが微量でも含有している場合、Cuに固溶しないBi及びPbが低融点のBi-Pb2元系共晶物として結晶粒界、及び結晶粒内に存在し、ここが高温下において局部的に弱い部分となり、引張強度が低下するためである。

ここで、共晶とは融液中から α と β の結晶が同時に晶出してできる組織であり、その結晶粒は非常に微細で、 α と β が混ざり合った組織である。

上記引張強度の低下は、実際の水道用配管器材の使用に影響を及ぼす

ものではないが、市場では、よりCAC406に近い機械的性質を得られるPbレス青銅鋳物の供給が求められている。

本発明は、上記の実情に鑑みて開発に至ったものであり、その目的とするところは、単独若しくは互いに結合した状態のBi、Pbとの合金又は金属間化合物を合金組織中に形成することで、高温下での引張強度の低下を改善し、機械的性質を更にCAC406に近づけたPbレスの銅基合金を提供することにある。

発明の開示

上記の目的を達成するため、本発明は、単独若しくは互いに結合した 状態のBi、Pbと、合金又は金属間化合物を形成する添加元素を加え ることにより、高温下での機械的性質、特に引張強度を改善した銅基合 金である。

上記添加元素は、Te、P、Zr、Ti、Co、In、Ca、B、及びミッシュメタルからなる群より1種又は2種以上選択される銅基合金である。

上記添加元素は、0.01~2.0重量%含有される銅基合金である。 合金組織中におけるBi-Pb2元系共晶物の発生を抑制した銅基合金である。

上記銅基合金は、少なくとも、Sn2.8~6.0重量%、Zn1.0~12.0重量%、Bi0.1~3.0重量%を含有する銅基合金である。

上記銅基合金は、少なくとも、Sn2.8~6.0重量%、Zn1.0~12.0重量%、Bi0.1~2.4重量%、Se0.05~1.2重量%を含有する銅基合金である。

上記銅基合金に含まれる P b の含有量は、 0. 25 重量%以下とした

4

銅基合金である。

図面の簡単な説明

- 第1図は、引張試験1の試験結果を示したグラフである。
- 第2図は、引張試験2の試験結果を示したグラフである。
- 第3図は、引張試験3の試験結果を示したグラフである。
- 第4図は、引張試験3の試験結果を示したグラフである。
- 第5図は、引張試験3の試験結果を示したグラフである。
- 第6図は、引張試験4の試験結果を示したグラフである。
- 第7図は、切削性試験の試験結果を示したグラフである。
- 第8図は、試料No.62~No.64のシャルピー衝撃試験結果、 及びBi-Pb面積比率を示したグラフである。
- 第9図は、試料No.65~No.67のシャルピー衝撃試験結果、 及びBi-Pb面積比率を示したグラフである。
- 第10図は、標準サンプル(比較例)の金属組織写真(倍率400倍)である。
- 第11図は、第10図の金属組織写真における各元素のマッピングである。
- 第12図は、Pを0.09重量%含有した試料No.63の金属組織写真(倍率400倍)である。
- 第13図は、第12図の金属組織写真における各元素のマッピングである。
- 第14図は、Teを0.21重量%含有した試料No.66の金属組織写真(倍率400倍)である。
- 第15図は、第14図の金属組織写真における各元素のマッピングである。

5

第16図は、試料No.62~No.64の面積比率を測定した組織 観察写真(画像処理前、及び画像処理後)である。

第17図は、試料No.65~No.67の面積比率を測定した組織 観察写真(画像処理前、及び画像処理後)である。

発明を実施するための最良の形態

本発明の銅基合金において、単独若しくは互いに結合した状態で存在するBi、Pbと、合金又は金属間化合物を形成する添加元素の添加意義について説明する。

合金に添加元素を加えると、合金組織中にBi-M金属間化合物(又は合金)、Pb-M金属間化合物(又は合金)、或いはBi-Pb-M金属間化合物(又は合金)等が形成され、合金組織中におけるBi-Pb2元系共晶物の発生を抑制する。なお、上記Mとは添加元素のことであり、Te、P、Zr、Ti、Co、In、Ca、B、及びミッシュメタル等からなる群より1種又は2種以上選択されたものである。

これは、Te、P、Zr、Ti、Co、In、Ca、B、及びミッシュメタル等からなる群より1種又は2種以上選択された添加元素を含有することで、鋳物の凝固過程において、合金組織中にBi-Pb2元系共晶物が晶出するよりも早く、Bi-Pb2元系共晶物より融点の高いBi-M金属間化合物(又は合金)、Pb-M金属間化合物(又は合金)、或いはBi-Pb-M金属間化合物(又は合金)等が形成され、合金組織中にBi-Pb2元系共晶物を形成するBi、Pbが減少するためであり、これにより、Bi-Pb2元系共晶物の発生が抑制される。

上述のように、Bi-Pb2元系共晶物の発生が抑制されることで、 高温下での機械的性質を向上させる。

特に、好ましい銅基合金としては、Cu-Sn-Zn-Bi系、及び Cu-Sn-Zn-Bi-Se系の銅基合金であり、この銅基合金は、 以下に示す成分元素を含有する形態を採用しており、各成分範囲とその 理由を具体的に詳述する。

Sn: 2. 8~6. 0重量%

 α 相に固溶し、強度、硬さの向上、及び SnO_2 の保護皮膜の形成により、耐磨耗性と耐食性を向上させるために含有する。Snは実用成分範囲において、含有量を増やすにつれて、切削性を低下する元素である。従って、含有量を抑えつつ、更には耐食性を低下させない範囲で、機械的性質を確保することが必要となる。より好ましい範囲として、Snの含有量の影響を受けやすい伸びの特性に注目し、鋳造条件が若干異なっても、最も特性の良い4.0重量%付近の伸びを確実に得られる範囲として、 $3.5\sim4.5$ 重量%を見出した。

Zn:1.0~12.0重量%

切削性に影響を与えずに、硬さや機械的性質、とりわけ伸びを向上させる元素として有効である。高温特性改善に有効な含有量は、Bi、Pbと合金又は金属間化合物を形成するTe等の添加元素とSeの含有量を考慮すると、1.0重量%以上が有効である。また、Znは溶湯中へのガス吸収によるSn酸化物の発生を抑制し、溶湯の健全性にも有効であるので、この作用を発揮させるために4.0重量%以上の含有が有効である。より実用的には、BiやSeの抑制分を補う観点から5.0重量%以上の含有が望ましい。一方、Znは蒸気圧が高いので、作業環境の確保や、鋳造性を考慮すると、12.0重量%以下の含有が望ましい。経済性も考えると、とりわけ約8.0重量%が最適である。

Bi:0.1~3.0重量%

0.1重量%以上の含有が切削性を向上させるために有効である。 造の凝固過程で鋳造品に発生するポロシティに入り込み、引け巣等の鋳造欠陥の発生を抑制し、鋳物の健全性を確保するためには、0.6重量 %以上含有することが有効である。一方、必要とされる機械的性質を確保するためには、3.0重量%以下とすることが有効であり、とりわけ 1.7重量%以下とすることが含有量を抑えつつ、機械的性質を十分確

7.

保するために有効である。実用的には、Seの含有と共にBiを0.1 ~ 2.4 重量%含有することが好ましく、Seの最適含有量も考慮すると、約1.3 重量%が最適である。

Se: 0. 05~1. 2重量%

銅合金中にBi-Se、Zn-Se、Cu-Seの金属間化合物として存在し、Biと同様に切削性や鋳物の健全性の確保に寄与する成分である。従って、Seの含有は、Biの含有量を抑えつつ、機械的性質や鋳物の健全性に有効である。その含有量の上限値は、経済性の観点から1.2重量%とした。また、Seは微量の含有でも鋳物の健全性の確保に寄与するが、その作用を確実に得るためには、0.05重量%以上の含有が有効であり、この値を下限値とした。とりわけ約0.2重量%が最適である。

Te:0.01~1.0重量%

Teは、マトリックス中に固溶することなく、分散することによって、切削性を向上させる成分である。しかし、Teによる切削性向上効果は0.01重量%未満では発揮されない。また、金属間化合物TePb(融点約917℃)を晶出させ、Bi-Pb2元系共晶物の発生を抑制するためには、0.05重量%以上の含有が好ましいが、1.0重量%を超えての含有は経済性が悪く、含有量に見合うだけの引張強度の低下の改善にはならない。これらの点から、Teの含有量を0.01~1.0重量%とし、好ましくは0.05~0.5重量%とした。

P:0.01~0.5重量%

溶湯の脱酸を促進し、健全な鋳物を製作することを目的として、 $0.01\sim0.5$ 重量%を含有する。過剰の含有は固相線が低下し偏析を起こしやすい。また、Pは結晶粒を微細化し、機械的性質を向上させる働きがある。脱酸剤としてPを添加する場合、合金へのP含有量は通常、 $0.015\sim0.03$ 重量%であるが、Bi-Pb2元系共晶物(融点約125°C)よりも高融点である金属間化合物 Pb_3P_2 を晶出させ、Bi-Pb2元系共晶物の生成を抑制し、高温下における引張強度の低

下を改善するためには、0.05~0.1重量%の含有が好ましい。

Pb:0.25重量%以下

不純物レベルでもPbが0.3~0.4重量%含有されるおそれがあるため、Pbを積極的に含有させない不可避不純物の範囲として、0.25重量%以下とした。

上記したTe、Zrの他、本発明の銅基合金において、Bi-Pb2元系共晶物の発生を抑制することを目的に含有される添加元素は、Te、P、Zr、Ti、Co、In、Ca、B、及びミッシュメタル等からなる群より1種又は2種以上選択することが可能であり、その含有量は0.01~1.0重量%が好ましい。また、Sbを0.05~0.5重量%含有した銅基合金についても、前記添加元素を添加することにより、Bi-Pb2元系共晶物の発生を抑制し、高温特性改善の効果がある。その他、本発明の銅基合金における不可避不純物としては、Fe(0.3重量%以下)、A1(0.01重量%以下)、Si(0.01重量%以下)が挙げられる。

本発明における鉛レス銅基合金のうち、添加元素としてTe、Zre 含有したCu-Sn-Zn-Bi-Se 系およびCu-Sn-Zn-Bi i 系青銅鋳物の引張試験を行い、その試験結果を説明する。引張試験は、試験片を CO_2 鋳型を用いて鋳込み温度 1 1 3 0 \mathbb{C} \mathbb{C} \mathbb{F} \mathbb{C} \mathbb{C}

引張試験は以下の4つの条件で行った。

(試験1)

Teの含有量:0~1.48重量%、試験温度:室温(22℃)、1 00℃および150℃とした。試料の組成を表1に示す。この試験1で 、Te含有の効果を確認する。

			化学成分値(単位:重量%)						
試料	4	Cu	Zn	Sn	Вï	Se	Рb	P (ppm)	Те
比較例	No. 1	86. 3	8. 16	4. 16	1. 17	0, 15	0. 005	194	0
本発明	No. 2	85. 9	8. 28	4. 36	1. 19	0.19	0.006	199	0.04
本発明	No. 3	86. 1	8. 33	4. 19	1. 17	0. 19	0.004	182	0.11
本発明	No. 4	86. 0	8. 30	4. 28	1. 22	0. 18	0.004	193	0. 16
本発明	No. 5	85. 7	8.06	4. 17	1.28	0.20	0.005	232	0.50
本発明	No. 6	85. 1	8. 27	4. 09	1.30	0. 20	0.004	190	0. 99
本発明	No. 7	84. 7	8. 14	4. 11	1. 32	0. 21	0.004	216	1. 48

(試験2)

Teの含有量: $0\sim0$. 17重量%、Seの含有量: $0\sim1$. 2重量%、試験温度:150 C とした。試料の組成を表 2 に示す。この試験 2 で、Teの含有による効果を、Seの含有量を変えた試料にて確認する

				化学成	は分値(単	单位:重	量%)		
試米	4	Cu	Ζn	Sn	Вi	Se	Рb	P (ppm)	Te
比較例	No. 8	86. 4	8. 30_	3. 91	1.2	0	0. 0105	196	0
比較例	No. 9	85. 9	8. 18	4. 24	1. 38	0. 21	0. 0094	207	0
比較例	No. 10	85. 6	8. 32	4. 21	1.36	0. 42	0. 0121	216	0
比較例	No. 11	85. 2	8. 50	4. 13	1. 41	0. 65	0.0096	190	0
比較例	No. 12	85. 1	8. 14	4. 05	1.4	1.18	0. 0099	230	0
本発明	No. 13	86. 4	8. 32	3. 98	1. 25	0	0. 0096	209	0.06
本発明	No. 14	85 <i>.</i> 8	8. 30	4. 12	1. 34	0. 22	0. 0112	201	0. 06
本発明	No. 15	85. 3	8. 30	4. 27	1.48	0.50	0. 0106	218	0. 04
本発明	No. 16	85. 7	8. 24	4. 02	1.36	0. 60	0. 008	208	0. 05
本発明	No. 17	85.3	8. 21	3, 91	1. 42	1.13	0.0092	223	0.06
本発明	No. 18	86. 4	8. 30	3. 98	1. 21	0.01	0.0097	206	0.11
本発明	No. 19	86. 2	8. 22	4. 02	1. 27	0. 21	0. 0105	226	0. 1
本発明	No. 20	86. 0	8. 16	4. 02	1.3	0. 43	0. 0135	205	0.12
本発明	No. 21	86. 2	7.99	3. 96	1.22	0. 58	0.0104	203	0. 1
本発明	No. 22	84.9	8.38	4. 09	1.36	1.20	0.0162	216	0.11
本発明	No. 23	86.6	8. 35	3.82	1.23	0	0.0147	208	0.14
本発明	No. 24	86. 5	7. 95	4. 03	1. 27	0. 21	0. 0055	208	0.14
本発明	No. 25	85. 7	8. 14	4. 25	1.36	0. 42	0.0144	207	0.15
本発明	No. 26	85. 5	8. 25	4. 08	1. 43	0. 64	0.0141	213	0.17
本発明	No. 27	85.0	8. 17	4. 16	1.41	1.18	0.0118	225	0.15

(試験3)

Teの含有量:0~0.22重量%、Seの含有量:0~0.83重量%、Znの含有量:1.02~8.53重量%、試験温度:150℃とした。試料の組成を表3に示す。この試験3で、低Znへの適用を確認する。

			<u> 化学</u> 尼	な分値(単	位:重:	量%)		
件/5	Cu	Zn	Sn	Вi	Se	Pb	P (ppm)	Те
比較例 NO. 28	91.8	1.90	4. 57	1.72	0.01	0.0211	182	0
本発明 No. 29	91.8	1.93	4. 46	1.73	0.00	0.0200	203	0.12
本発明 NO. 30	91.8	1.71	4. 61	1.82	0.00	0.0188	153	0.21
比較例 NO.31	91.2	1.97	4. 59	1. 79	0.45	0.0175	210	0
本発明 NO. 32	91.2	1.99	4. 59	1.76	0.45	0.0165	238	0.10
本発明 NO.33	92.4	1.02	4. 34	1.81	0, 43	0. 0267	146	0. 21
比較例 NO. 34	91.4	1.44	4. 54	1. 79	0.82	0. 0271	211	0
本発明 NO.35	91.3	1.76	4. 43	1. 68	0.79	0.0169	278	0.09
本発明 NO.36	91.4	1.48	4. 42	1.83	0.83	0.0169	226	0. 22
比較例 NO. 37	90.1	3. 58	4. 57	1.69	0.02	0.0180	234	0
本発明 NO. 38	90.2	3. 44	4. 62	1.66	0.01	0. 0185	229	0.12
本発明 NO. 39	90.1	3.66	4. 47	1.63	0.01	0. 0260	206	0. 22
比較例 NO. 40	89.6	3. 73	4. 57	1.72	0.38	0. 0186	234	0
本発明 NO. 41	89.8	3. 70	4. 42	1.63	0.41	0.0155	225	0.13
本発明 NO. 42	89. 6	3. 80	4. 54	1.62	0.41	0.0162	242	0.21
比較例 NO. 43	89.8	3. 25	4. 42	1.69	0.78	0.0209	217	0
本発明 NO. 44	89.4	3.66	4. 39	1.70	0.75	0.0142	242	0.12
本発明 NO. 45	89. 2	3. 71	4. 52	1.71	0.77	0.0174	210	0.20
比較例 NO. 46	85.8	8. 12	4. 54	1.48	0.01	0.0168	246	0
本発明 NO. 47	85.4	8. 53	4. 56	1.42	0.00	0.0150	232	0.10
本発明 NO. 48	86	8. 45	4. 22	1. 27	0.00	0.0101	226	0.22
比較例 NO. 49	85. 1	8. 45	4. 51	1. 53	0. 33	0.0143	264	0
本発明 NO. 50	85.4	8.38	4. 42	1. 45	0.32	0.0139	261	0.11
本発明 NO.51	85.5	8.36	4. 42	1. 35	0. 28	0.0123	249	0.22
比較例 NO. 52	84.9	8. 38	4. 54	1.54	0.60	0. 0137	262	0
本発明 NO. 53	85	8. 34	4. 43	1.51	0.64	0.0139	262	0.13
本発明 NO. 54	85	8. 26	4.51	1.56	0.58	0.0142	277	0.21

(試験4)

Zrの含有量:0~0.21重量%、試験温度:室温(20℃)、1 00℃および150℃とした。試料の組成を表4に示す。この試験4で 、Zr含有の効果を確認する。

12

			化学成分值(単位:重量%)						
試業	4	Cu	Zn	Sn	Ві	Se	Рb	P (ppm)	Zr
比較例	No. 55	86. 9	7. 47	4. 00	1.31	0.17	0. 054	212	0
本発明	No. 56	86. 3	8. 28	3. 92	1. 25	0. 18	0.048	256	0. 05
本発明	No. 57	86. 4	8.00	4. 05	1. 21	0.17	0. 052	239	0. 12
本発明	No. 58	86. 2	7.87	4. 05	1.37	0. 18	0. 057	253	0. 21

試験1の結果を表5及び第1図に示す。この結果からTeを0.04 重量%、0.11重量%、0.16重量%、0.50重量%、0.99 重量%、1.48重量%含有することにより、100℃では標準175 .7N/mm²と比較して、それぞれ198.3N/mm²、210.1 N/mm²、218.6N/mm²、215.9N/mm²、202.3 N/mm²、197.7N/mm²と引張強度が向上しており、150℃においても標準155.4N/mm²と比較すると、それぞれ168. 0N/mm²、185.5N/mm²、209.7N/mm²、208. 5N/mm²、195.1N/mm²、194.8N/mm²と引張強度が向上した。このことから、Teを含有させることにより、室温で十分な引張強度を有し、更には高温での引張強度を改善できる。しかし、1.0重量%を超えての含有は経済性が悪いため、含有量を1重量%以下とした。表5及び第1図に示すように、Te0.16重量%において、高温での引張強度が最も高くなる。

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
		引張強度
<u> 試料</u>	温度	N/mm²
	室温(22℃)	226. 4
No. 1	100°C	175. 7
	150°C	155. 4
10	室温(22℃)	228. 0
No. 2	100°C	198. 3
	150°C	168. 0
	室温(22℃)	230. 2
No. 3	100°C	210. 1
	150°C	185. 5
	室温(22℃)	225. 5
No. 4	100°C	218.6
	150°C	209. 7
	室温(22℃)	220. 2
No. 5	100℃	215. 9
	150°C	208. 5
	室温(22℃)	204. 2
No. 6	100°C	202. 3
	150℃	195. 1
	室温(22℃)	200. 1
No. 7	100°C	197. 7
	150°C	194. 8

試験2の結果を表6及び第2図に示す。なお、Se=0、0.2重量%、0.4重量%、0.6重量%、1.2重量%はいずれも狙い値である。この結果から、Se=0のとき、Teを0、0.06重量%、0.11重量%、0.14重量%含有させた試料No.8、13、18、23において、引張強度は、それぞれ104.7N/mm²、109.1N/mm²、118.9N/mm²、124.6N/mm²と引張強度が若干向上した。Se=0.2のとき、Teを0、0.06重量%、0.10重量%、0.14重量%含有させた試料No.9、14、19、24において、引張強度は、それぞれ150.0N/mm²、150.7N/mm²、161.8N/mm²、167.3N/mm²とSe=0の

14

場合より引張強度が向上した。同様にSe=0.4のとき、Teを0、0.04重量%、0.12重量%、0.15重量%含有させた試料No.10、15、20、25において、引張強度は、それぞれ146.7 N/mm²、148.2N/mm²、185.5N/mm²、204.7 N/mm²であり、Se=0.6のとき、Teを0、0.05重量%、0.10重量%、0.17重量%含有させた試料No.11、16、21、26においては、それぞれ159.6N/mm²、156.4N/mm²、188.0N/mm²、204.4N/mm²であり、Se=1.2のとき、Teを0、0.06重量%、0.11重量%、0.15重量%含有させた試料No.12、17、22、27においては、それぞれ163.5N/mm²、176.6N/mm²、201.2N/mm²、215.3N/mm²であり、Teの含有量の増加に伴い引張強度が向上した。このことは、Teの含有に加え、Seの含有量を増すことにより、高温での引張強度が改善されていることを示すものである。

	引張強度
<u>柈斌</u>	N/mm ²
No. 8	104. 7
No. 9	150. 0
No. 10	146. 7
No. 11	159. 6
No. 12	163. 5
No. 13	109. 1
No. 14	150. 7
No. 15	148. 2
No. 16	156. 4
No. 17	176. 6
No. 18	118. 9
No. 19	161.8
No. 20	185. 5
No. 21	188. 0
No. 22	201. 2
No. 23	124. 6
No. 24	167. 3
No. 25	204. 7
No. 26	204. 4
No. 27	215. 3

とりわけ、第2図に示すように、Seを0.2重量%含有することにより、高温下における引張強度が、Seを全く含有しない供試品に対して約50%向上し、Teを0.05重量%以上含有することにより、高温下における引張強度は更に向上する。Seの含有量が増えるに伴って、高温下における引張強度も向上するが、その増加傾向は緩やかなものとなる。本実施例においては、経済性の観点からSeの含有量の上限値を1.2重量%としているが、引張強度の向上割合を考慮すると、0.4重量%を上限とするのが好ましく、とりわけ、0.2重量%が最適である。

試験3の結果を表7、及び第3図乃至第5図に示す。なお、2n=2

16

重量%、4重量%および8重量%、Se=0、0.3重量%および0. 6 重量%はいずれも狙い値である。この結果から、 Zn = 2の水準では 、Se=0のとき、Teを0、0.12重量%、0.21重量%含有し た試料No. 28~No. 30における引張強度は、それぞれ121. $4 \, \text{N/mm}^2$, 150. $7 \, \text{N/mm}^2$, 155. $5 \, \text{N/mm}^2$ cby, S e=0.3のとき、Teを0、0.10重量%、0.21重量%含有し た試料No. 31~No. 33における引張強度は、それぞれ170. $4 \, \text{N/mm}^2$, 198. $7 \, \text{N/mm}^2$, 200. $4 \, \text{N/mm}^2$ σ e=0.6のとき、Teを0、0.09重量%、0.22重量%含有し た試料No. 34~No. 36における引張強度は、それぞれ154. $1 \, \text{N/mm}^2$, 198. $0 \, \text{N/mm}^2$, 215. $8 \, \text{N/mm}^2$ σ e、Te含有量の増加に伴い引張強度が向上した。また、Zn=4重量 % (試料No. 37~No. 45)、8重量% (試料No. 46~No . 54) の水準でも、同様にSe=0ではTe含有量の増加に伴う引張 強度の向上はSe=0.3重量%及び0.6重量%の場合に比べて少な いが、Se=0.3重量%及び0.6重量%の場合は、Se、Te含有 量の増加に伴い引張強度が向上した。このことは、試験 2 と同様、T e の含有に加え、Seの含有量を増すことにより、高温での引張強度が改 善されていることを示すものである。表7、第3図乃至第5図に示すよ うに、Znの含有量が低くとも、本発明の適用の効果がある。

	引張強度
試料	N/mm²
No. 28	121. 4
No. 29	150. 7
No. 30	155. 5
No. 31	170. 4
No. 32	198.7
No. 33	200. 4
No. 34	154. 1
No. 35	198. 0
No. 36	215.8
No. 37	117.1
No. 38	161. 1
No. 39	174. 6
No. 40	144. 2
No. 41	191.3
No. 42	206. 9
No. 43	
No. 44	162.3
	200.7
No. 45	220. 4
No. 46	120.5
No. 47	128.1
No. 48	156. 1
No. 49	155.0
No. 50	163.8
No. 51	196.9
No. 52	156.5
No. 53	187.0
No. 54	217.6

試験4の結果を表8及び第6図に示す。この結果からZrを0.05重量%、0.12重量%、0.21重量%含有することにより、100Cでは標準170.4 N/mm 2 と比較して、それぞれ180.1 N/mm 2 、194.7 N/mm 2 、205.6 N/mm 2 と引張強度が向上しており、150 Cにおいても標準149.4 N/mm 2 と比較すると 、それぞれ $157.8N/mm^2$ 、 $172.0N/mm^2$ 、 $184.2N/mm^2$ と引張強度が向上した。室温においてはTeと同様、Zr含有量により引張強度の増減はなく、いずれも十分な引張強度を有している。このことから、Zrを含有させることによっても、室温で十分な引張強度を有し、更には高温での引張強度を改善できる。以上の試験から、Teの含有は高温での引張強度を改善することができ、更にはSeとの交互作用によっても、高温での引張強度を改善できることが判明した。また、Zrの含有によっても、高温での引張強度を改善できるが、その効果はTeより若干低い。

表 8

		引張強度
試料	温度	N/mm ²
	室温 (20℃)	223. 1
No. 55	100°C	170. 4
	150°C	149.4
	室温(20℃)	220. 6
No. 56	100°C	180. 1
	150°C	157.8
	室温(20℃)	225. 3
No. 57	100°C	194. 7
	150°C	172. 0
	室温(20℃)	219. 7
No. 58	100°C	205. 6
	150°C	184. 2

次に、Te添加による切削性能を評価するため、切削試験を行った。 切削試験は従来材、Teを含有した本発明実施品、CAC406について行った。化学成分値を表9に示す。

			化学成分值(単位:重量%)						
試料	타	Cu	Zn	Sn	Bi	Se	Рb	P (ppm)	Те
比較例	No. 59	85. 9	8. 28	4. 36	1, 25	0. 20	0.006	193	
本発明	No. 60	85. 4	8. 33	4. 19	1.31	0.19	0.004	188	0.51
CAC406	No. 61	84. 6	5.75	4. 26	_		5.38	202	-

切削試験条件は、加工径 φ 3 0、送り量 0.2 mm/rev、切込量 3.0 mm、回転数 1 8 0 0 rpm、切削速度 1 7 0 m/min、切削 状態ドライで行い、評価は CAC 4 0 6 の切削抵抗を 1 0 0 としたとき、各試料の切削抵抗を切削性指数として表し評価した。以下に切削性指数の求め方を示す。

切削性指数=(CAC406の切削抵抗値)/(各試料の切削抵抗値)× 100

切削性試験の結果を表10及び第7図に示す。この結果から、比較例の切削性指数は84.4、Teを0.51重量%含有させた試料は95.1であり、Teを含有させることにより切削性が大幅に改善されている。

表 1 0

盆	料	切削性指数
比較例	No. 59	84. 4
本発明	No. 60	95. 1
CAC406	No. 61	100

次に、本発明における銅基合金のうち、添加元素としてPを含有したCu-Sn-Zn-Bi-Se素青銅合金の試験例を含んだ実施例、及び添加元素としてTeを含有したCu-Sn-Zn-Bi-Se系青銅合金の試験例を含んだ実施例を説明する。

 Cu-Sn-Zn-Bi-Se系青銅合金をベースに、添加元素として、Pを0.05~0.09重量%含有した青銅鋳物と、Teを0.1

~0.21重量%含有した青銅鋳物を用意し、この青銅鋳物に高温シャルピー衝撃試験を行い、その試験結果を説明する。なお、前記青銅鋳物に含まれるPbの含有量は、0.2重量%以下とした。

表11に、各試験片の化学成分値を示し、表12に、標準サンプル(試料No.64)の衝撃値を100%として、Pを0.05重量%(試 料No.62)、0.09重量%(試料No.63)含有した試料の衝 撃値(対標準比率)を示す。なお、これら試料No.62~No.64 のデータをグラフ化したものを第8図に示す。

表 1 1

			化学成分値(単位:重量%)						
試業	4	Cu	Zn	Sn	Вì	Se	Рb	Р	Te
本発明	No. 62	86. 90	7. 42	3. 90	1. 28	0.15	0. 20	0.05	
本発明	No. 63	86. 70	7.74	3. 90	1.19	0.15	0. 19	0.09	
比較例	No. 64	86. 80	7. 66	3.80	1.34	0.16	0. 18	0.02	
本発明	No. 65	86. 90	7.72	3.74	1.26	0.16	0. 20	0.02	0.10
本発明	No. 66	87. 00	7. 54	3. 87	1. 18	0.17	0. 19	0.02	0. 21
比較例	No. 67	87. 00	7. 55	3.84	1, 23	0.15	0. 19	0.02	

また、表12に、標準サンプル(試料No.67)の衝撃値を100%として、Teを0.1重量%(試料No.65)、0.21重量%(試料No.66)含有した試料の衝撃値を示す。なお、これら試料No.65~No.67のデータをグラフ化したものを第9図に示す。

表 1 2

		Bi一Pb共晶物	衝擊値
試料	4	面積比率(%)	対標準比率(%)
本発明	No. 62	0. 103	126
本発明	No. 63	0. 104	273
比較例	No. 64	0. 268	100
本発明	No. 65	0. 052	175
本発明	No. 66	0. 035	248
比較例	No. 67	0, 212	100

第8図に示すように、Pを0.05重量%含有すると、衝撃値が標準サンプルに比べて126%向上し、Pを0.09重量%含有すると、衝撃値が標準サンプルに比べて273%向上した。従って、Pの含有に伴って、合金の衝撃値が向上することが判明した。

また、第9図に示すように、Teを0.1重量%含有すると、衝撃値が標準サンプルに比べて175%向上し、Teを0.21重量%含有すると、衝撃値が標準サンプルに比べて248%向上した。従って、Pの含有と同様、Teの含有に伴って、合金の衝撃値が向上することが判明した。

高温衝撃試験の結果、標準サンプルと比較すると、Pの含有が平均して200%、Teの含有が平均して212%の衝撃値の向上を示した。 なお、同表、同図に表されているBi-Pb共晶物の面積比率については、後述する。

さらに、各試験片に、EDX定量分析、及びマッピングを行った。

マッピングとは、特定の元素がどの場所に存在するかを分析するものであり、元素が集中的に存在している部分を黄色で表示するものである。各分析は、シャルピー衝撃試験後の試験片について、その破断面を避けて切断した切断面に対して行なった。新たな標準サンプル(比較例)の金属組織写真(倍率400倍)を第10図に示し、第10図の金属組織写真における各元素のマッピングを第11図に示す。

また、この標準サンプル(比較例)の化学成分値を表13に示し、第

10図の金属組織写真に表した領域1~3におけるEDX定量分析結果を表14に示す。

表 1 3

化学成分值(単位:重量%)						
Cu	Z n	Sn	Ві	Se	Рb	Cr
87.0	7. 78	3. 53	1. 27	0.15	0. 21	0.005未満

表14

		16	学成分值	直(単位	: 重量%)		
	Cu	Zn	Sn	Ві	Se	Рb	Cr
領域1	5. 63	2. 39	0. 50	44. 31	0.18	46. 98	0.00
領域2	2. 84	0, 52	0, 13	96. 50	0.01	0, 00	0.00
領域3	3. 81	45.66	0. 15	0.00	50. 27	0. 08	0.02

第11図及び表14から明らかであるように、第11図に示す標準サンプルのマッピング結果から、BiとPbは領域1において共存していることが判明し、表14に示すEDX定量分析結果から、BiとPbは領域1において集中してBi-Pb2元系共晶物を作っていることが判明した。

次に、Pを0.09重量%含有した試料No.63の金属組織写真(倍率400倍)を第12図に示し、第12図の金属組織写真における各元素のマッピングを第13図に示す。また、第12図の金属組織写真に表した領域1、2におけるEDX定量分析結果を表15に示す。

表 1 5

		11:	学成分值	直(単位	: 重量%)		
	Cu	Zn	Sn	Bi	Se	PЬ	Р
領域1	2. 69	45, 98	0. 02	0.00	51.01	0. 24	0.06
領域2	6. 28	1. 15	0.06	92.34	0.14	0.00	0.03

第13図及び表15から明らかであるように、第13図に示すマッピング結果から、PとPbは領域1において共存していることが判明し、表15に示すEDX定量分析結果から、PとPbは領域1において集中的にP-Pb金属間化合物を作っていることが判明した。

ここで、合金とは、2種類以上の金属元素が固体状態で溶け合った状態をいう。さらに、金属間化合物とは、合金の中でも2つ以上の成分金属が、互いに比較的簡単な原子数の割合で結合してできる化合物のことをいう。

次に、Teを0.21重量%含有した試料No.66の金属組織写真(倍率400倍)を第14図に示し、第14図の金属組織写真における各元素のマッピングを第15図に示す。また、第14図の金属組織写真に表した領域1~5におけるEDX定量分析結果を表16に示す。

表 16

		1	学成分征	(単位	: 重量%)		
	Cu	Zn	Sn	Вi	Se	Рb	Te
領域1	3. 40	43. 72	0.00	4, 22	43. 97	0. 26	4. 43
領域2	19. 22	1.70	2. 24	76. 44	0.40	0.00	0.00
領域3	43. 05	0. 27	0.00	10.76	0. 38	3. 16	42.37
領域4	24. 08	19.75	0.00	2. 40	3. 56	1.65	48. 56
領域5	5. 57	0. 67	0. 15	4. 15	0.12	53. 27	36. 08

第15図及び表16から明らかであるように、第15図に示すマッピング結果から、TeとPbは領域1、3、4、5において共存していることが判明し、表16に示すEDX定量分析結果から、TeとPbは上記領域、E0かけ、領域E0において集中的にE0のにE1のを属間化合物を作っていることが判明した。

また、Bi-Pb2元系共晶物の面積比率を測定するため、組織観察写真を取り込み、画像解析ソフトにより解析を行った。

面積比率とは、画像として取り込んだ視野の面積に対して、目的物(Bi-Pb2元系共晶物相)が占める面積の割合をいう。

WO 2004/090181

Bi-Pb2元系共晶物相の特定は、EDX定量分析結果と金属組織写真を比較して行なった。金属組織写真は倍率400倍で撮影し、面積比率は各試料で20視野の平均値を算出した。

標準サンプル(試料No.64)、PO.05重量%含有した試料No.62、及びPO.09重量%含有した試料No.63の面積比率を測定した組織観察写真(画像処理前、及び画像処理後)を第16図に示す。なお、添加元素としてPを含有した場合のBi-Pb2元系共晶物の面積比率を測定した結果を表11に示す。

また、標準サンプル(試料No.67)、Te0.1重量%含有した 試料No.65、及びTe0.21重量%含有した試料No.66の面 積比率を測定した組織観察写真(画像処理前、及び画像処理後)を第1 7図に示す。なお、添加元素としてTeを含有した場合のBi-Pb2 元系共晶物の面積比率を測定した結果を表12に示す。

表12に示すように、標準サンプル(試料No.64)のBi-Pb相の面積比率は0.268%であり、Pを含有したときのBi-Pb相の面積比率は、P0.05重量%含有で0.103%、P0.09重量%含有で0.104%であった。なお、これら試料No.62~No.64のデータをグラフ化したものを第8図に示す。

また、表12に示すように、標準サンプル(試料No.67)のBi-Pb相面積比率は0.212%であり、Te0.1重量%含有で0.052%、Te0.21重量%含有で0.035%であった。なお、これら試料No.65~No.67のデータをグラフ化したものを第9図に示す。

第8図及び第9図に示すように、添加元素として、P及びTeを含有することで、Bi-Pb相の面積比率が0.2%以下に抑制されていることが判明した。とりわけBi-Pb2元系共晶物の発生を0.1%以下に抑制すると、標準サンプル比較で衝撃値が約130%と向上することが判明した。

上記した高温衝撃試験、EDX定量分析、マッピング、及びBi-P

b 2元系共晶物の面積比率の測定から、P及びTeを含有することにより、合金組織中にP-Pb金属間化合物、Te-Pb金属間化合物等を作り、Bi-Pb2元系共晶物の発生を抑制し、さらに、これらの金属間化合物の融点が高いことから、高温の衝撃値が向上したことが判明した。

なお、本発明の銅基合金は、上記した青銅合金に限定されるものではなく、さらに、黄銅系の合金、例えば、熱間鍛造用黄銅の場合には、Cu59.0~62.0重量%、Sn0.5~1.5重量%、Bi1.0~2.0重量%、Se0.03~0.20重量%、Fe0.05~0.20重量%、P0.05~0.10重量%の成分範囲を含有し、切削加工用黄銅の場合には、Cu61.0~63.0重量%、Sn0.3~0.7重量%、Bi1.5~2.5重量%、Se0.03~0.20重量%、Fe0.1~0.30重量%、P0.05~0.10重量%の成分範囲を含有する鉛レス銅基合金等にも適用可能である。

さらに、上記実施例においては、Te、 P等の添加元素を加えることにより、合金組織中におけるBi-Pb2元系共晶物の発生を抑制するようにしているが、銅基合金の鋳造過程において、スクラップ等のリターン材の使用量を減らし、Pbの含有量を不可避不純物としての上限値である0.2重量%よりも更に低く調整することにより抑制してもよい。

産業上の利用可能性

本発明によると、単独若しくは互いに結合した状態のBi、Pbと、合金又は金属間化合物を形成する添加元素を加えることにより、合金組織中にBi-Pb2元系共晶物の発生を抑制することで、高温下における機械的性質、とりわけ引張強度の低下を改善することが可能となった。また、本発明の銅基合金は、バルブ、継手、管、水栓、給水・給湯用品等の水接触製品を加工成形したり、ガス器具、洗濯機、空調機等の電気・機械製品を加工成形したりするのに適している。

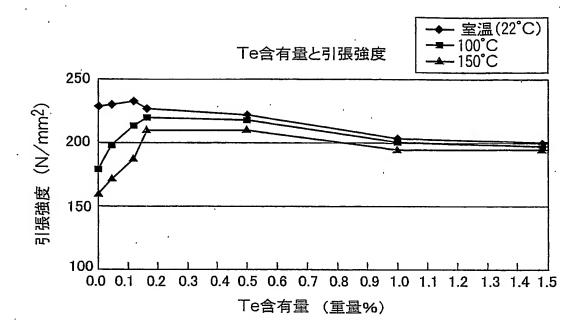
26

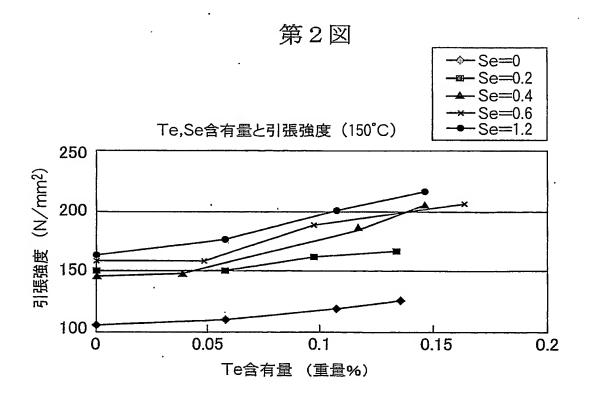
その他、本発明の銅基合金を材料として好適な部材・部品は、特に、 バルブや水栓等の水接触部品、即ち、ボールバルブ、ボールバルブ中の 空用ボール、バタフライバルブ、ゲートバルブ、グローブバルブ、チェ ックバルブ、給水栓、給湯器や温水洗浄便座等の取付金具、給水管、接 続管及び管継手、冷媒管、電気温水器部品(ケーシング、ガスノズル、 ポンプ部品、バーナなど)、ストレーナ、水道メータ用部品、水中下水道 用部品、排水プラグ、エルボ管、ベローズ、便器用接続フランジ、スピ ンドル、ジョイント、ヘッダー、分岐栓、ホースニップル、水栓付属金 具、止水栓、給排水配水栓用品、衛生陶器金具、シャワー用ホースの接 続金具、ガス器具、ドアやノブ等の建材、家電製品、サヤ管ヘッダー用 アダプタ、自動車クーラー部品、釣り具部品、顕微鏡部品、水道メータ 一部品、計量器部品、鉄道パンタグラフ部品、その他の部材・部品に広 く応用することができる。更には、トイレ用品、台所用品、浴室品、洗 面所用品、家具部品、居間用品、スプリンクラー用部品、ドア部品、門 部品、自動販売機部品、洗濯機部品、空調機部品、ガス溶接機用部品、 熱交換器用部品、太陽熱温水器部品、金型及びその部品、ベアリング、 歯車、建設機械用部品、鉄道車両用部品、輸送機器用部品、素材、中間 品、最終製品及び組立体等にも広く適用できる。

請求の範囲

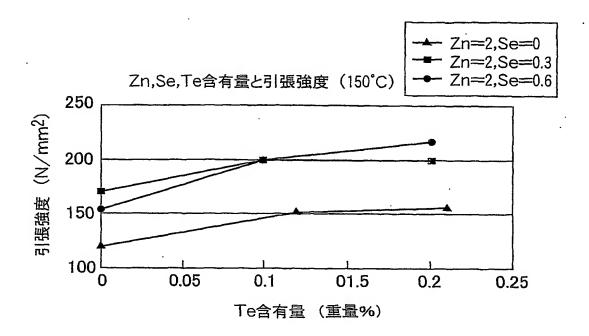
- 1. 単独若しくは互いに結合した状態のBi、Pbと、合金又は金属間化合物を形成する添加元素を加えることにより、高温下での機械的性質、特に引張強度を改善したことを特徴とする銅基合金。
- 2. 上記添加元素は、Te、P、Zr、Ti、Co、In、Ca、B、及びミッシュメタルからなる群より1種又は2種以上選択される請求の範囲第1項に記載の銅基合金。
- 3. 上記添加元素は、0. 01~2. 0重量%含有される請求の範囲 第1項又は第2項に記載の銅基合金。
- 4. 合金組織中におけるBi-Pb2元系共晶物の発生を抑制した請求の範囲第1項乃至第3項の何れか1項に記載の銅基合金。
- 5. 上記銅基合金は、少なくとも、Sn2. 8~6. 0重量%、Zn 1. 0~12. 0重量%、Bi0. 1~3. 0重量%を含有する請求の 範囲第1項乃至第4項の何れか1項に記載の銅基合金。
- 6. 上記銅基合金は、少なくとも、Sn2. 8~6. 0重量%、Zn1. 0~12. 0重量%、Bi0. 1~2. 4重量%、Se0. 05~1. 2重量%を含有する請求の範囲第1項乃至第4項の何れか1項に記載の銅基合金。
- 7. 上記銅基合金に含まれる P b の含有量は、 O. 2 5 重量%以下である請求の範囲第1項乃至第6項の何れか1項に記載の銅基合金。

1/13 第1図

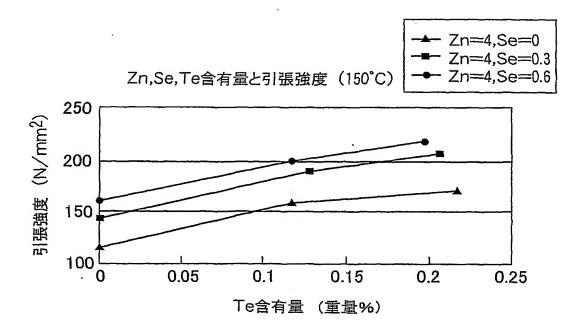




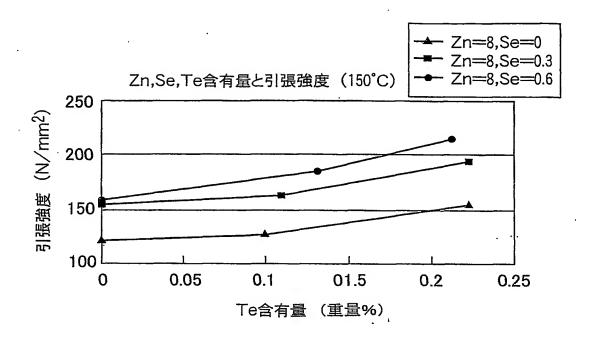
2/13 第3図

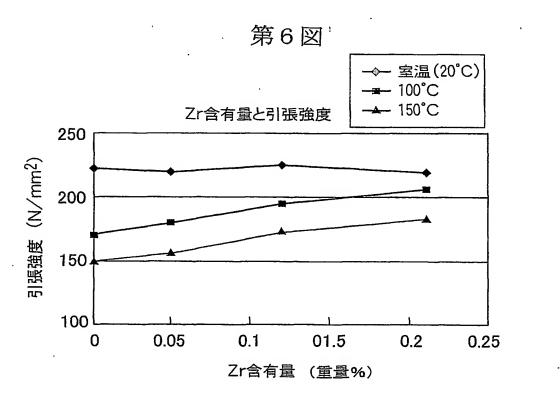


第4図



3/13 第5図

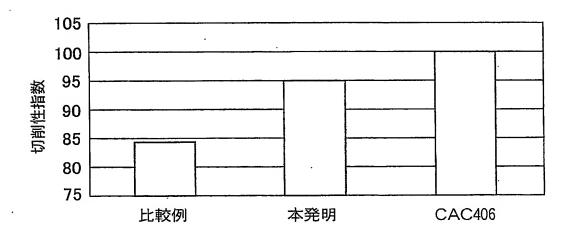




4/13

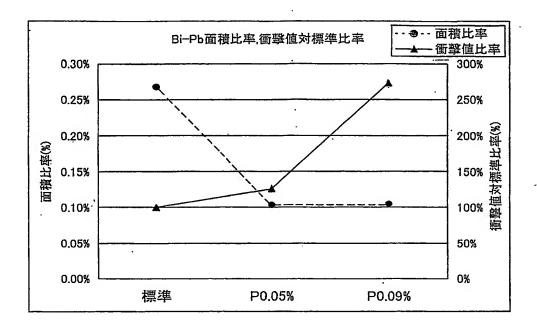
第7図

切削性指数(CAC406=100)

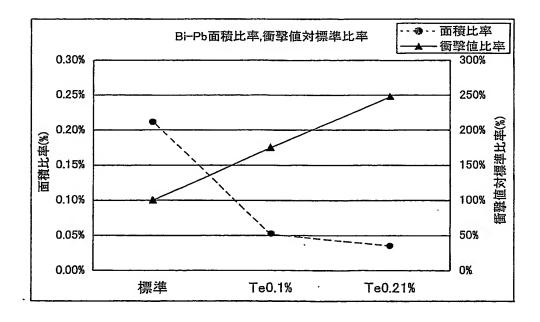


5/13

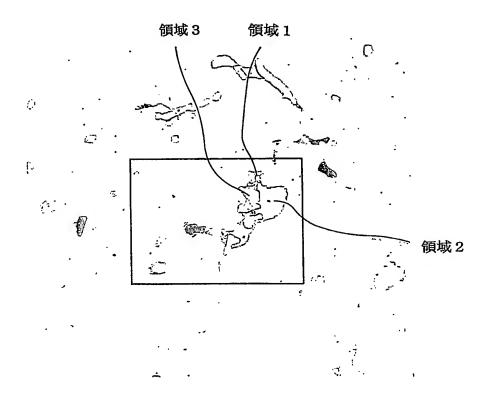
第8図



第9図

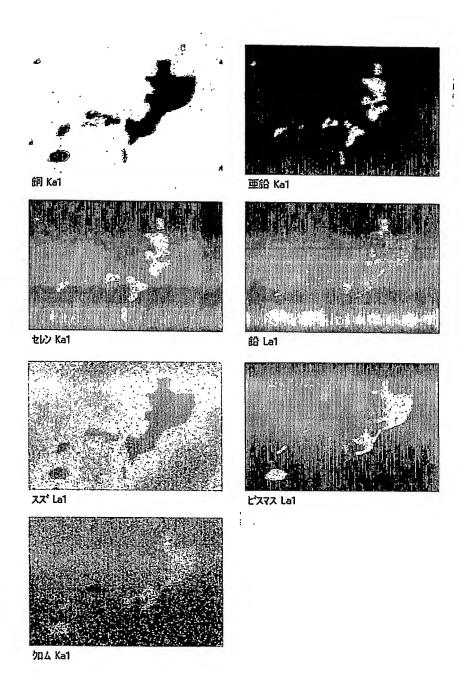


6/13 第10図

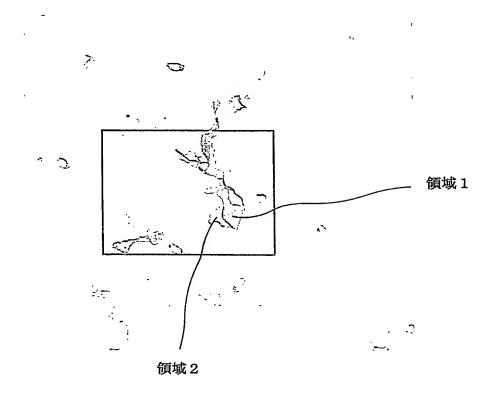


7/13

第11図

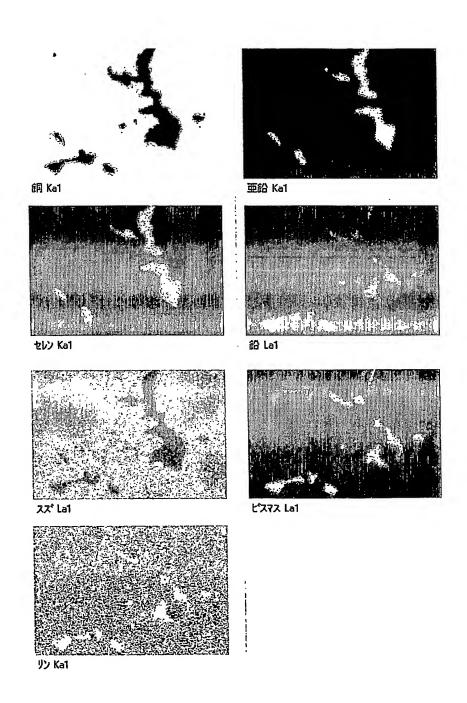


8/13 第12図

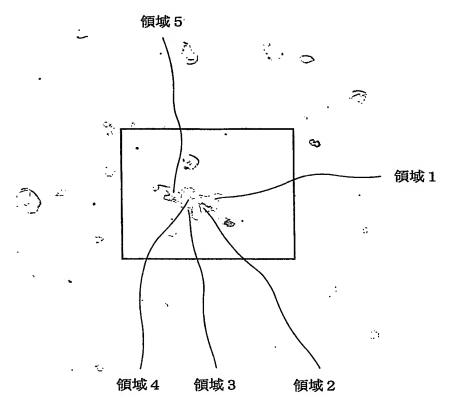


9/13

第13図

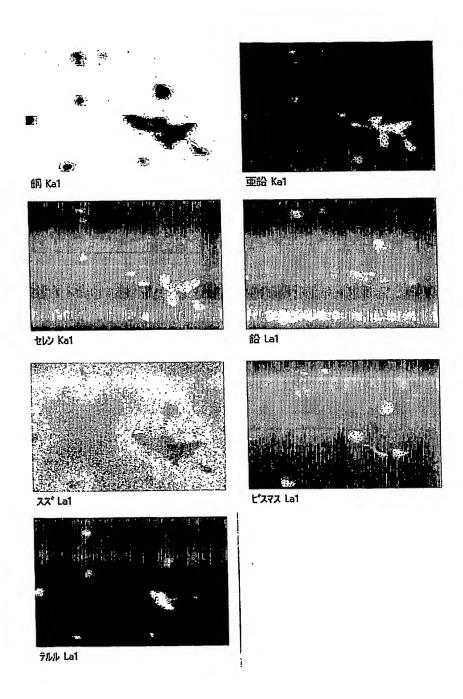


10/13



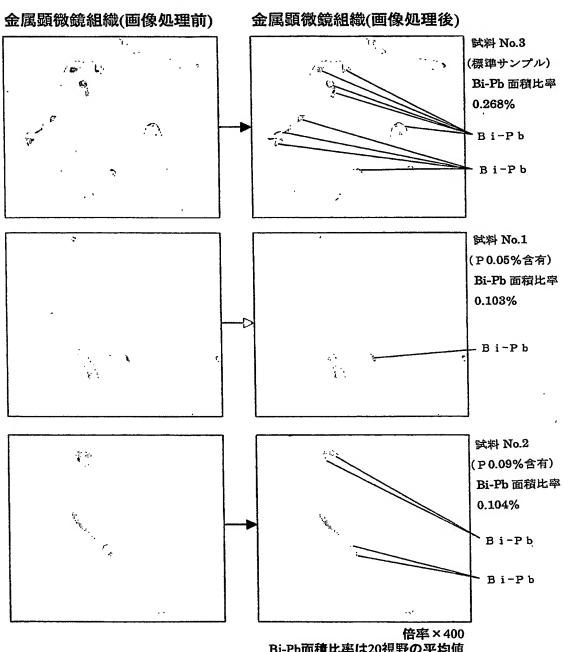
11/13

第15図



12/13

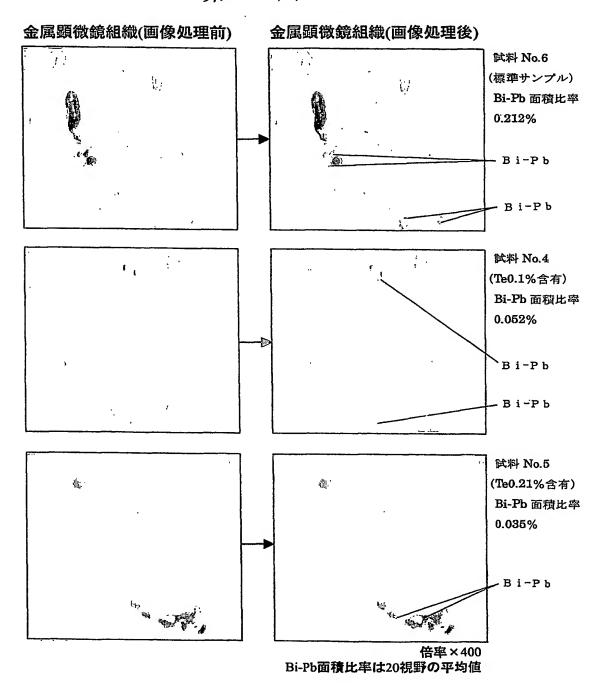
第16図



Bi-Pb面積比率は20視野の平均値

13/13

第17図



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.
PCT/JP2004/004757

			001/004/5/				
	CATION OF SUBJECT MATTER 7 C22C9/10, C22C9/02, C22C9/04						
According to Int	According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC						
B. FIELDS SE	ARCHED		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
Minimum docun	nentation searched (classification system followed by cla	ssification symbols)					
Int.Cl	7 C22C1/00-49/14						
Documentation s	searched other than minimum documentation to the exter	nt that such documents are included in the	fields searched				
		roku Jitsuyo Shinan Koho	1994-2004				
Kokai J	itsuyo Shinan Koho 1971-2004 Ji	tsuyo Shinan Toroku Koho	1996–2004				
Electronic data l	pase consulted during the international search (name of d	lata base and, where practicable, search te	rms used)				
							
C. DOCUMEN	NTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		·				
Category*	Citation of document, with indication, where ap	propriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.				
Х	JP 2002-88427 A (Kitz Corp.)	•	1~7				
	27 March, 2002 (27.03.02), Claims; tables 1, 2						
	(Family: none)						
x	JP 2000-129375 A (Kitz Corp.	,	1-7				
^	09 May, 2000 (09.05.00),) ,	1-7				
	Claims; Par. No. [0014]; tabl	.e 2	6				
	(Family: none)						
х	JP 5-279771 A (Hitachi Aroi	Kahushiki Kaisha)	1-5,7				
A	26 October, 1993 (26.10.93),	Rabushiki Raisha,	1 3, /				
	Claims; Par. No. [0007]; tabl	es 1, 7					
	(Family: none)	·					
	1						
Further d	ocuments are listed in the continuation of Box C.	See patent family annex.	<u> </u>				
* Special cate	egories of cited documents:	"T" later document published after the int	ernational filing date or priority				
	defining the general state of the art which is not considered rticular relevance	date and not in conflict with the applic the principle or theory underlying the	cation but cited to understand				
"E" earlier appl filing date	lication or patent but published on or after the international	"X" document of particular relevance; the considered novel or cannot be consi	dered to involve an inventive				
	which may throw doubts on priority claim(s) or which is tablish the publication date of another citation or other	step when the document is taken alone "Y" document of particular relevance; the					
special reas	son (as specified)	considered to involve an inventive	step when the document is				
"P" document							
the priority date claimed "&" document member of the same patent family							
Date of the actu	Date of the actual completion of the international search Date of mailing of the international search report						
	20 May, 2004 (20.05.04) . 08 June, 2004 (08.06.04)						
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\		4.4	·				
	Name and mailing address of the ISA/ Japanese Patent Office Authorized officer						
_							
Form PCT/ISA/2	210 (second sheet) (January 2004)	Telephone No.					

国際調査報告 国際出願番号 PCT/JP2004/004757 A. 発明の属する分野の分類(国際特許分類(IPC)) Int. C17 C22C9/10, C22C9/02, C22C9/04 調査を行った分野 調査を行った最小限資料(国際特許分類(IPC)) Int. Cl7 C22C1/00-49/14 最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの 日本国実用新案公報 1922-1996年 日本国公開実用新案公報 1971-2004年 日本国登録実用新案公報 1994-2004年 日本国実用新案登録公報 1996-2004年 国際調査で使用した電子データベース(データベースの名称、調査に使用した用語) 関連すると認められる文献 引用文献の 関連する カテゴリー* 引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示 請求の範囲の番号 X JP 2002-88427 A (株式会社キッツ) 1 - 72002.03.27, 特許請求の範囲、 【表1】、 【表2】 (ファミリーなし) X JP 2000-129375 A (株式会社キッツ) 1 - 72000.05.09, 特許請求の範囲, 【0014】, 【表2】 (ファミリーなし) X JP 5-279771 A (日立アロイ株式会社) 1-5, 71993.10.26,特許請求の範囲,【0007】, 【表 |X|| C欄の続きにも文献が列挙されている。 □ パテントファミリーに関する別紙を参照。 * 引用文献のカテゴリー の日の後に公表された文献 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって 出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日 の理解のために引用するもの 以後に公表されたもの 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 の新規性又は進歩性がないと考えられるもの 日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以 文献 (理由を付す) 上の文献との、当業者にとって自明である組合せに 「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献 よって進歩性がないと考えられるもの 「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願 「&」同一パテントファミリー文献 国際調査を完了した日 国際調査報告の発送日 08. 6. 2004 20.05.2004 国際調査機関の名称及びあて先 特許庁審査官(権限のある職員) 4 K 9833

河野 一夫

電話番号 03-3581-1101 内線 3435

日本国特許庁(ISA/JP)

郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号 国際調査報告

国際出願番号 PCT/JP2004/004757

C(続き).	関連すると認められ	る文献			
引用文献の カテゴリー*	引用文献名	及び一部の箇所が関	関連するときは、	その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
	1】, 【表7】				
	(ファミリーな	し)		•	
	İ				

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

	☐ BLACK BORDERS
	☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
//	✓ FADED TEXT OR DRAWING
	☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
	☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
	☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
	☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
	☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
	☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
	Потить

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.